

仕様

本体

項目	説明
サイズ (W×H×D)	約66×約104.8×約15.5mm
質量	約135g
インターフェイス	USB 2.0 High Speed (microUSB端子) microSDカード / microSDHCカード / microSDXCカード対応
消費電力	通信時最大：約4.3W 通信時一般：約1.4W 待受時（無線LANオフ時）：約23mW ※使用状況により消費電力は変化します。
連続通信時間	AXGP：約8.5時間 3G：約7.5時間
連続待受時間	AXGP：約400時間 3G：約600時間 (どちらも無線LANオフ時)
充電時間	ACアダプタ使用時：約4時間 microUSBケーブル使用時：約7.5時間
環境条件	動作温度範囲：0～35℃ 保管温度範囲：-20～45℃ 湿度：30～85%
通信方式	日本：3G方式、AXGP方式 (2.5GHz) 海外：3G方式 WLAN：IEEE802.11b/g/n
対応周波数	AXGP： 上り：2545～2575MHz 下り：2545～2575MHz 3G： 上り：1427.9～1447.9、1920～1980MHz 下り：1475.9～1495.9、2110～2170MHz WLAN： 2400～2483.5MHz (全13ch)
通信速度	AXGP：上り最大10Mbps / 下り最大110Mbps 3G：上り最大5.7Mbps / 下り最大42Mbps

内蔵電池

項目	説明
電圧	3.7V
種類	リチウムイオンポリマー
容量	3000mAh

ACアダプタ

項目	説明
サイズ (W×H×D)	約43.3×約63×約28.3mm
電源	AC100V～240V
入力電流	最大0.2A
出力電圧 / 電流	5.0V / 1.0A

microUSBケーブル

項目	説明
長さ	120cm
使用プラグ	標準USBプラグ

使用材料 (製品本体)

項目	説明
表面	PC樹脂、PETフィルム
側面	PC樹脂 + 塗装
操作ボタン (電源)	PC樹脂 + 塗装、レーザエッチング
操作ボタン (WPS)	PC樹脂 + TPU、塗装
底面	PC樹脂 + 塗装
USIMカードスロット	PC樹脂 + TPU、塗装
メモリカードスロット	PC樹脂 + TPU、塗装

使用材料 (ACアダプタ)

項目	説明
本体	PC樹脂、ABS樹脂
プラグ	CuPb合金
USBコネクタ	CuPb合金

使用材料 (microUSBケーブル)

項目	説明
本体	PPO
USBプラグ	鉄、ニッケルメッキ
microUSBプラグ	ステンレススチール、ニッケルメッキ

GPL 書面によるオファー

本機はGNU General Public License (Version2) が適用されたフリーソフトウェアを使用しています。詳細は、下記のホームページをご参照ください。

http://www.huaweidevice.com/mbb_copyright

または、mobile@huawei.comまでお問い合わせください。